PAT-NO:

JP362277730A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62277730 A

TITLE:

PRODUCTION UNIT FOR SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE:

December 2, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KUBOTA, TAKEHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP61120475

APPL-DATE:

May 26, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/302

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the uniformity of the quantity of etching by changing a distance between a pair of oppositely faced electrodes and setting a peripheral section in size wider than a central section.

CONSTITUTION: In a plasma etching device with counter electrodes, an upper electrode 101 in the counter electrodes 101, 102 takes a downward projected curved shape, thus setting an outer-circumferential section inter-electrode distance 107 in size longer than a central-section inter-electrode distance 108. High frequency is applied to the upper electrode 101, the plasma of an etching gas is generated between the upper electrode and a grounded lower electrode 102, and the etching of the surface of an silicon substrate 103 is progressed. Since distances between the counter electrodes are set in size wider in electrode peripheral sections, the gas introduced from a gas introducing hole is easy to enter up to the central sections of the electrodes, thus homogenizing the etching gas in plasma generated between both electrodes, then displaying an effect in which the in-plane variation of an etching rate can further be reduced.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 277730

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号 C-8223-55 ❸公開 昭和62年(1987)12月2日

H 01 L 21/302

C - 8223 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 半導体製造装置

②特 願 昭61-120475

②出 願 昭61(1986)5月26日

砂発明者 久保田 武彦

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 菅 野 中

明知智

1. 発明の名称

半導体製造装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) エッチングガスの雰囲気内にてプラズマを発生させる一対の電極を備えた対向電極型プラズマエッチング装置において、一対の電極問距離を変化させ、電極の周辺部を中央部より広く設定したことを特徴とする半導体製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は半導体デバイスの製造装置、特に対向 電極をもつプラズマエッチング装置の電極形状に 関するものである。

[従来の技術]

従来、半導体デバイスの製造工程において、選択的に不要部分を除去する手段として薬液による 湿式エッチングが行なわれていたが、デバイスの 微細化にともない加工精度のすぐれたプラズマ エッチング法が採用されるようになってきた。従 来のプラズマエッチング装置はこれを大別すると、 バレル型と平板型とにわけられる。さらに平板型 は対向電極型とダイオード型に分けられるが、こ れらの型式の中で加工精度が最も優れているのが 対向電極型である。対向電極型エッチング装置は 通常弗素系もしくは塩素系ガス(CF₄、CC2₂F₂・ CCL』など)をエッチングガスとして用い、反応 ガス圧力は10⁻³~10⁻¹Torrで行なわれており、こ のタイプのエッチング装置はプラズマ電位と被 エッチング物であるシリコン基板との電界の方向 性が強いため、異方性エッチングができる。従来 の対向電極型プラズマエッチング装置の構造を第 3 図に示す。第3 図において、対向する上部電極 301 と下部電極302 は互に平行に設置されており、 対向する二つの電極201,202 間の距離304 は一定 である。303 は被エッチング物、305 はエッチン グガスの導入方向、306 は真空排気の方向である。 この電極301,302 間距離を小さくすると、一般的 に锯界強さが増すために、エッチング速度は速く なる。通常の多数枚同時処理式エッチング装置

特開昭62-277730(2)

(バッチ装置)ではこの電極間距離は50mm前後となっている。しかしながら最近では高速エッチングのために電極間距離を5 mm前後に狭めたナローギャップ型対向電極プラズマエッチング装置が用いられるようになってきた。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来のナローギャップ製が狭いたは、大マエッチングが電極の中心の関連をあり、エッチングが電極の中心がある。するでは、ないが速くなったがある。なるという欠点がある。ないのでは、ないが遅くなるという欠点がある。ないのでは、ないが変にあわせて、決定する必要があり、、とないは、チ実速は、カーエッチが脱となり、エッチのとなるがある。

[発明の従来技術の対する相違点]

上述した従来のナローギャップ型対向電極プラ

り、これによって外周部電極間距離107を中心部電極間距離108より長く設定したものである。対向電極のうち102は駆動機構により回転できるようにしてもよい。エッチングガスの導入及び真空排気は、本実施例ではそれぞれ1ヵ所としたが、必要に応じて多数設けてもよい。上部の電極101には高周波を印加し、接地された下部電極102との間にエッチングガスのプラズマを発生させ、シリコン基板103の表面のエッチングを進行させる。(実施例2)

第2図は本発明の第2の実施例の断面図である。
101 はわん曲した上部電極であり、102 は下部電極、102 ~106 は第1の実施例と同じ構成要素であるので説明を省略する。207 は上部電極101 の支持部であり、エッチングガスの導入社を兼ねるため中空となっている。この実施例ではガス導入社が上部電極101 の中心にあり、かつ電極周辺が分の間隔が広くなっているために、新鮮なガスが効率よくウェハ全面に到達できるので、本発明の効果がより一層顕著になるという利点がある。

ズマエッチング装置に対し、本発明は対向した二つの電極間の距離を中央部と周辺部とで異ならせるという独創的内容を有する。

[問題点を解決するための手段]

本発明はエッチングガス雰囲気内にてプラズマを発生させる一対の電極を備えた対向電極型プラズマエッチング装置において、相対する一対の電極間距離を変化させ、電極の周辺部を中央部より広く設定したことを特徴とする半導体製造装置である。

[実施例]

以下、本発明の一実施例を図により説明する。 (実施例1)

第1図は本発明の第1の実施例の断面図である。
101 および102 は対向する2つの電極、103 は被エッチング物であるシリコン基板、104 はエッチングガスの導入方向、105 は真空排気の方向、
106 はこれらの構成要素を収納する真空チャンバーである。本実施例の対向する電極101、102のうち上部電極102 は下に凸のわん曲形状をしてお

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す断面図、 第2図は本発明の第2の実施例を示す断面図、第 3図は従来技術を示す断面図である。

101…上部電極

102…下部電極

103…シリコン基板

104…ガス導入方向

105… 真空排気方向

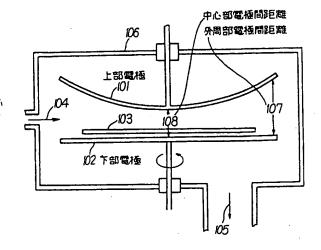
106… 真空チャンバー

107…外周部電極間距離

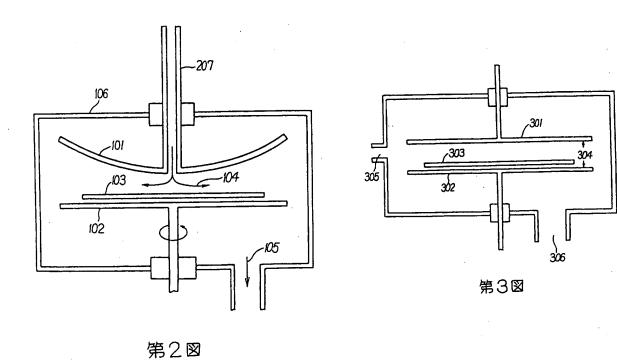
108…中心部電極間距離

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 菅野 中



第1図



-145-